



基板実装技術（製品の生産技術業務／グローバル環境／実装工程の確立）

光学機器メーカーでの募集です。プロセスエンジニア（半導体）のご経験のある方は...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

光学機器メーカー

Job ID

1530852

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - Other Areas

Salary

4.5 million yen ~ 7 million yen

Work Hours

08:45 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます ※有給休暇：初年度より20日（但し入社月により減／法定に基づき付与） 【休日】完...

Refreshed

April 3rd, 2025 18:26

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2288472】

海外との会議や出張などグローバルな働き方ができる工場のラインでの仕事だけでなく、製品の企画・施策、試作や検証などではモノづくりにも関わる仕事となります。

■業務内容

製品の生産技術（基板実装技術）業務。設計前段階から設計部門に参画し実装工程を確立させる業務。

（実装設備の導入からライン立ち上げ/治具などの設計・手配など）設計から製造現場まで幅広い業務に携わることができ

ます。将来的に希望や適正に応じて、海外駐在にチャレンジいただくこともあります。

■海外駐在時の業務例

工場ラインにおける新製品ライン構築や治工具の手配などの新製品導入業務、生産効率改善や工程不良削減などの工程改善業務。現地スタッフのチーム管理や人材育成業務。

Required Skills

■必須

基板実装技術経験、基板実装製造経験、又はそれらの技術と知識を経験、習得したいという意欲のある方

■歓迎

・弊社海外工場（ベトナム工場）での活躍に意欲、興味のある方

Company Description

ご紹介時にご案内いたします